# Analog Engineer's Circuit

# 单极电压输出 DAC 转双极电压输出电路



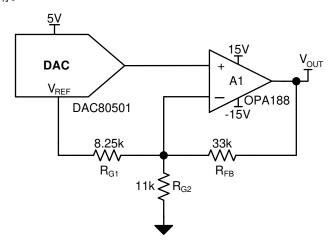
### Garrett Satterfield

## 设计目标

DAC 电源电压	放大器电源电压	DAC 电压	输出电压	错误
5V	±15V	0V - 2.5V	±10V	<0.25% FSR

# 设计说明

单极转双极输出电压电路可以将来自单极 DAC 的电压转换为双极电压范围。该电路由 DAC、运算放大器、电压基准和三个电阻器构成,用于设置双极输出电压的标度和范围。该电路通常用于模拟输出模块、现场变送器和其他需要可编程双极电压的应用。



### 设计说明

- 1. 选择具有低增益误差、失调电压误差和 INL 的 DAC。使用具有低失调电压和低失调电压漂移的高电压运算放大器。
- 2. 使用具有 0.1% 或更佳容差和低温漂的电阻器。
- 3. 使用具有集成基准电压的 DAC,以更大限度地减小解决方案尺寸。

#### 设计步骤

1.可以通过以下公式计算基于 DAC 电压、基准电压和电阻器的电压输出:

$$V_{OUT} = \left(1 + \frac{R_{FB}}{R_{G1}} + \frac{R_{FB}}{R_{G2}}\right) V_{DAC} - \frac{R_{FB}}{R_{G1}} V_{REF}$$

2.将 DAC 电压设置为零,以计算 R<sub>FB</sub> 与 R<sub>G1</sub> 的比率,从而生成所需的负满标度输出。选择用于产生该增益的标准电阻器值。

$$\frac{V_{\text{NegativeFS}}}{V_{\text{REF}}} = \frac{R_{\text{FB}}}{R_{\text{G1}}} = \frac{10 \, \text{V}}{2.5 \, \text{V}} = \frac{33 \, \text{k}\Omega}{8.25 \, \text{k}\Omega}$$

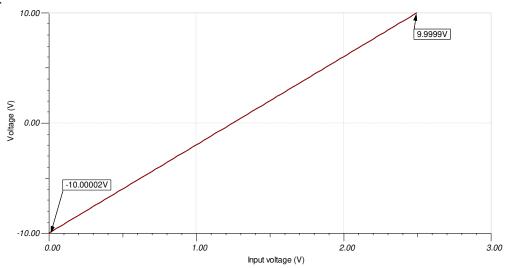


3.根据所需的满标度范围 (在本例中 20V 可生成 ±10V 的范围 ) 计算 R<sub>G2</sub>。

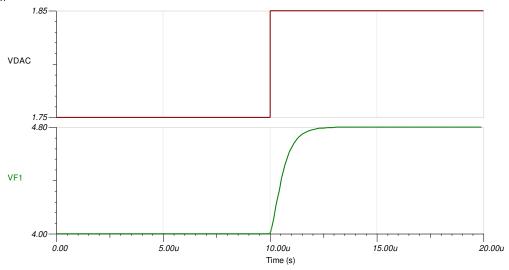
$$R_{G2} = \frac{R_{FB}}{\frac{V_{FSR}}{V_{DAC}} - \frac{R_{FB}}{R_{G1}} - 1} = \frac{33 \, k\Omega}{\frac{20 \, V}{2.5 \, V} - \frac{33 \, k\Omega}{8.25 \, k\Omega} - 1} = 11 k\Omega$$

4.可以使用平方和根 (RSS) 分析基于 DAC TUE、放大器失调电压、电阻器容差和基准初始精度来近似表示输出误差。

# 直流传输特性



# 小信号阶跃响应





商标

# 器件

器件	主要特性	链路	其他可能的器件
DAC			
DAC8560	16 位分辨率、单通道、内部基准电压、低功耗、4LSB INL、SPI、2V至 5.5V 电源	具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、 单通道、低功耗、超低干扰、电压输 出 DAC	精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501	具有 5ppm 内部基准电压的 16 位分辨率、1LSB INL、单通道、电压输出 DAC	采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/ I2C、电压输出 DAC	精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8830	16 位分辨率、单通道、超低功耗、非缓冲输出、1LSB INL、SPI、 2.7V 至 5.5V 电源	16 位、单通道、超低功耗、电压输出 DAC	精密 DAC (≤10MSPS)
放大器			
OPA188	低噪声、低失调电压、RRO、零漂移、±2V 至 ±18V 电源	低噪声、轨到轨输出、36V、零温漂、 精密运算放大器	运算放大器
OPA196	低功耗、低失调电压、RRIO、±2V 至 ±18V 电源	单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器	运算放大器
TLV170	成本敏感型轨到轨输出、±1.35V 至 ±18V 电源	低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器	运算放大器

# 主要文件链接:

德州仪器 (TI), 来自单极 DAC 且适用于工业电压驱动器的双极 ±10V 输出, TIPD125 工具

所有商标均为其各自所有者的财产。

3

# 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司